

附表Bの全ての製品の関税については、当該産品がいずれのHS番号に分類されたとしても、関税を即時に撤廃する。

With respect to any product described in Attachment B, the customs duties on such product shall be eliminated immediately, whenever the product is classified.

HS 番号 (HS2007)	品 名	Description
8409.91 8415.90 8418.99 8443.99 8450.90 8473.10 8473.30 8473.40 8473.50 8504.90 8516.90 8517.70 8518.90 8522.90 8529.10 8529.90 8530.90 8531.90 8538.90 8543.90 8548.90 9025.90 9026.90 9027.90 9030.90 9031.90 9032.89 9032.90 9033.00 9504.10 9504.30	<p>マルチコンポーネント集積回路（MCO）（1以上のモノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路又はマルチチップ集積回路と、少なくとも1のコンポーネント（シリコンベースセンサー、シリコンベースアクチュエーター、シリコンベースオシレーター、シリコンベースレゾネーター若しくはこれらを組み合わせたもの、第85.32項、第85.33項若しくは第85.41項に属する物品の機能を有するコンポーネント又は第85.04項に属するインダクター）とを結合した回路で、ピン、リード、ボール、ランド、バンプ又はパッドを通して、印刷回路基板（PCB）その他のキャリア上への組立てに使用する種類の部品として、集積回路と同様に実用上不可分の状態に一体化されているもの）</p> <p>この定義の適用上、次の用語は、それぞれ次のものをいう。</p> <p>1 「コンポーネント」は、個別部品であるか、独立して製造された後にMCOの土台の上に組み立てられているか又は他のコンポーネントに組み込まれているかを問わない。</p> <p>2 「シリコンベース」とは、シリコン基板上に形成され、シリコン材料で作られ又は集積回路ダイの上に製造されていることをいう。</p> <p>3(a) 「シリコンベースセンサー」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位に</p>	<p>Multi-component integrated circuits (MCOs): a combination of one or more monolithic, hybrid, or multi-chip integrated circuits with at least one of the following components: silicon-based sensors, actuators, oscillators, resonators or combinations thereof, or components performing the functions of articles classifiable under heading 8532, 8533, 8541, or inductors classifiable under heading 8504, formed to all intents and purposes indivisibly into a single body like an integrated circuit, as a component of a kind used for assembly onto a printed circuit board (PCB) or other carrier, through the connecting of pins, leads, balls, lands, bumps, or pads.</p> <p>For the purpose of this definition the following expressions mean:</p> <p>1 "Components" may be discrete, manufactured independently then assembled onto the rest of the MCO, or integrated into other components.</p> <p>2 "Silicon based" means built on a silicon substrate, or made of silicon materials, or manufactured onto integrated circuit die.</p> <p>3(a) "Silicon based sensors" consist of microelectronic or mechanical structures that are created in the mass or on the surface of a semiconductor</p>

HS 番号 (HS2007)	品 名	Description
9504.90	<p>よって生ずる物理量又は化学量を検出し、これらを電気信号に変換する機能を有するものである。「物理量又は化学量」は、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪(ひず)み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の実世界の現象に関連する。</p> <p>3(b) 「シリコンベースアクチュエーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものである。</p> <p>3(c) 「シリコンベースレゾネーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物理的形狀に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電氣的な振動を発生する機能を有するコンポーネントである。</p> <p>3(d) 「シリコンベースオシレーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形狀に依存するあらかじめ設定した周波数の機械</p>	<p>and that have the function of detecting physical or chemical quantities and transducing these into electric signals, caused by resulting variations in electric properties or displacement of a mechanical structure. "Physical or chemical quantities" relates to real world phenomena, such as pressure, acoustic waves, acceleration, vibration, movement, orientation, strain, magnetic field strength, electric field strength, light, radioactivity, humidity, flow, chemicals concentration, etc.</p> <p>3(b) "Silicon based actuators" consist of microelectronic and mechanical structures that are created in the mass or on the surface of a semiconductor and that have the function of converting electrical signals into physical movement.</p> <p>3(c) "Silicon based resonators" are components that consist of microelectronic or mechanical structures that are created in the mass or on the surface of a semiconductor and have the function of generating a mechanical or electrical oscillation of a predefined frequency that depends on the physical geometry of these structures in response to an external input.</p> <p>3(d) "Silicon based oscillators" are active components that consist of microelectronic or mechanical structures that are created in the mass or on the surface of a semiconductor</p>

HS 番号 (HS2007)	品 名	Description
	<p>的又は電氣的な振動を発生する機能を有する能動コンポーネントである。</p>	<p>and that have the function of generating a mechanical or electrical oscillation of a predefined frequency that depends on the physical geometry of these structures.</p>
<p>8473.30 8479.90 8487.90 8522.90 8529.90 8531.90 8543.90 8548.90 9033.00</p>	<p>発光ダイオード（LED）バックライトモジュール（1以上のLED及び1以上の接続子から成る光源で、印刷回路その他の類似の基板及び他の受動部品上に取り付けられており、かつ、液晶ディスプレイ（LCD）用のバックライト照明として使用されるものに限るものとし、光学部品又は保護ダイオードと組み合わせられてあるかないかを問わない。）</p>	<p>Light-Emitting Diode (LED) Backlights modules, which are lighting sources that consist of one or more LEDs, and one or more connectors and are mounted on a printed circuit or other similar substrate, and other passive components, whether or not combined with optical components or protective diodes, and used as backlights illumination for liquid crystal displays (LCDs)</p>
<p>8473.30 8517.70 8531.90 8537.10 8543.90 9033.00</p>	<p>タッチセンサーデータ入力装置（いわゆるタッチスクリーン。表示機能を有せず、ディスプレイを有する装置に取り付けるもので、表示領域内の接触の有無及びその位置を検知することによって機能するものに限る。）。抵抗方式、静電容量方式、音響パルス認識方式、赤外線方式その他のタッチセンサー技術によって接触を感知することができる。</p>	<p>Touch-Sensitive Data Input Devices (so-called touch screens) without display capabilities, for incorporation into apparatus having a display, which function by detecting the presence and location of a touch within the display area. The sensing of touch may be obtained by means of resistance, electrostatic capacity, acoustic pulse recognition, infra-red lights, or other touch-sensitive technology</p>
<p>3215.11 3215.19 8443.99</p>	<p>インキカートリッジ（第 8443.31 号、第 8443.32 号又は第 8443.39 号の機器に挿入するためのもので、機械又は電気部品を組み込んだものに限るものとし、統合されたプリントヘッドがあるかないかを問わない。）、熱可塑性又は静電気誘引方式のトナーカートリッジ（第 8443.31 号、第 8443.32 号又は第 8443.39 号の機器に挿入するためのものに限るものとし、可動部品があるかないかを問わない。）及び固形インキ（第 8443.31 号、第 8443.32 号又は第 8443.39 号の機器に挿入するための形状のものに限る。）</p>	<p>Ink cartridges (with or without an integrated print head) for insertion into apparatus of HS subheadings 844331, 844332 or 844339, and incorporating mechanical or electrical components; thermoplastic or electrostatic toner cartridges (with or without moving parts) for insertion into apparatus of HS subheadings 844331, 844332 or 844339; solid ink in engineered shapes for insertion into apparatus of HS subheadings 844331, 844332 or 844339</p>

HS 番号 (HS2007)	品 名	Description
4911.99	<p>印刷物（ソフトウェア（ゲームを含む。）、データ、インターネットのコンテンツ（ゲーム内又はアプリケーション内のコンテンツを含む。）若しくはサービス又は電気通信サービス（移動電気通信サービスを含む。）にアクセスし、インストールし、複製し又は他の方法によって利用する権利を認めるものに限る。）（注）</p> <p>注 印刷物に係る関税の撤廃は、物品の貿易に関する権利及び義務にのみ影響を及ぼす。すなわち、その撤廃を行った参加国及び地域の関税以外の市場アクセスに影響を及ぼすものではない。I T A の拡大に係る合意は、インターネットのコンテンツを含め、I T A の参加国及び地域がそのような物品の内容について規制することを妨げるものではない。I T A の拡大に係る合意は、I T A の参加国及び地域のサービス貿易における市場アクセスの権利及び義務に影響を及ぼすものではなく、また、I T A の参加国及び地域がそのサービス市場を規制することを妨げるものではない。</p>	<p>Printed matter which grants the right to access, install, reproduce or otherwise use software (including games), data, internet content (including in-game or in-application content) or services, or telecommunications services (including mobile services)**</p> <p>** The tariff elimination for printed matter shall only affect the rights and obligations with respect to trade in goods, that is, it shall not affect market access other than tariffs of the participants. Nothing in the ITA expansion agreement shall prevent an ITA member from regulating the content of such goods, including Internet content, among other things. Nothing in the ITA expansion agreement shall affect a member's market access rights and obligations on trade in services or prevent a member from regulating its services market.</p>
3919.90 5911.90	<p>接着性を有する円形ポリッシングパッド（半導体ウエハーの製造に使用する種類のものに限る。）</p>	<p>Self-adhesive circular polishing pads of a kind used for the manufacture of semiconductor wafers</p>
3923.10 8486.90	<p>箱、ケース、クレートその他これらに類する製品（プラスチック製で、半導体ウエハー、マスク又はレチクルの運搬用又は包装用に特に製作し又は適合させたもので、第 3923.10 号又は第 8486.90 号のものに限る。）</p>	<p>Boxes, cases, crates and similar articles, of plastic, specially shaped or fitted for the conveyance or packing of semiconductor wafers, masks, or reticles, of subheading 392310 or 848690</p>
8414.10	<p>真空ポンプ（専ら又は主として半導体又はフラットパネルディスプレイの製造に使用する種類のものに限る。）</p>	<p>Vacuum pumps of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductors or flat panel displays</p>
8456.90 8479.89 8543.70	<p>プラズマ洗浄機（電子顕微鏡検査試料及び試料ホルダーから有機汚染物質を除去するものに限る。）</p>	<p>Plasma cleaner machines that remove organic contaminants from electron microscopy specimens and specimen holders</p>

HS 番号 (HS2007)	品 名	Description
8471.30 8543.70	携帯型で対話式の教育用電子機器（主として児童用に設計されたものに限る。）	Portable interactive electronic education devices primarily designed for children